F-087

## ⑨ 日本国特許庁(JP)

② 特許出願公開

# ®公關特許公報(A)

平1-120805

⊕Int,Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成1年(1989)5月12日

H 01 G 4/42

341

6751-5E

零査請求 未請求 発明の数 2 (全6頁)

**公発明の名称 複合型積層貫通コンデンサ及びその製造方法**

②特 顋 昭62-278643

❷出 顧 昭62(1987)11月4日

切発 明 者 二 歩

**察 俊 埼** 

埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬2270番地 三菱鉱業セメント

株式会社セラミツクス研究所内

埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬2270番地 三菱鉱業セメント

株式会社セラミツクス研究所内

東京都千代田区丸の内1丁目5番1号

②出 類 人 三菱鉱業セメント株式

会社

四代理人 弁理士 12 野 阿

#### 明報書

1. 発明の名称

複合型 積層 貫通 コンデンサ 及びその製造方法

- 2. 特許競求の範囲
- (1) 熱電体層と内部電極層とが交互に秩道された時期体と、

技積層体を揮み方向に貫通する複数部の中心導体と。

前記積着体の少なくとも倒壊面に形成された外 部電板と、

を做え、前記内部電極層は、1層等に前記中心導体と外部電極とに交互に導通されている複合型積層貫通コンデンサ。

- (2) 前記中心導体は千鳥配列されている特許 請求の範囲第1項に記載の複合型積層貫通コンデ ンサ。
- (3) 税居体の整面にも外部電極が形成され、 復合ノイズフィルタのアース型共通電極を構成可 能としてある特許請求の範囲第1項又は第2項に

乾燥の複合型秩期質速コンデンサ。

(4) グリーンな認定体雇上に内部電極層を印 耐し、さらにこの内部電極層の上に誘電体層を被 層してその上に内部電極層を印測し、これを繰り 道すことにより器電体層と内部電極層とが交互に 積層された積層体を製造する工程、

数積層体に原き方向に複数個の英選孔を千島配列にて学配する工程、

競技層体の貧遥孔の間の所要部分を切断して稼 層体を所要の大きちに分割する切断工程、

切断された後層体を乾燥及び鉄成する焼成工 程、

線成された技層体に中心導体を挿入する中心導体挿入工程。

上記切断工程、機成工程及び中心導体挿入工程 のいずれかの工程の後に、 役履体の少なくとも関 組団に外部電程層を形成する工程、

を有し、前記内部電板層は1層等に前記中心媒体 と外部電極とに交互に導通されるように前記復層 体製造工程において彫刻されることを特徴とする 複合型積層貫通コンデンサの製造方法。

#### 3. 発明の詳細な説明

## 【産業上の利用分野】

本発明は、各種の厳業用、家庭用の電子、電気 機器及び通信機器から発生するノイズや、外部か ちこれらの機器内部に使入するノイズを阻止する ノイズフィルタとして用いるのに好遊な複合型積 歴覚達コンデンチとその製造方法に関するもので ある。

#### 【従来の技術】

通信機器及びその他の電子機器等では、ぞの小形化、多様能化が進み、これに伴いIC、LSIなどの半導体業子が多く利用されるようになってはている。しかるにこれらの機器は、機器外部から電源線、信号線を選じて、或は空中伝播して侵入するノイズ等により誤動作したり、内部回路素子が破壊される要点をもっている。

また、パーソナルコンピュータやマイクロブロセッサを使用した制御機器では処理速度の高速化に伴い、学家体案子の動作局被数がより高周波数

なお、高周波ノイズを除去するのに極めて有効な、残留インダクタンスが極めて小さい其通コンデンサを使用する場合、従来回路基板上に直接実験し、その性能を有効に利用することは形状的制約から困難であり、サブ基板や金属ケース等にあらかじめ取り付けた後、固路基板上に実験し、更に半田ゴテで配線を平田付け接続する等の方式を採用しており、取り付けが緊難になり、提琴全体の大形化やコスト高を招いて、

#### 【問題点を解決するための手酸】

本発明の複合型積層食道コンデンサは、頻繁体 個と内部電極層とが交互に積層された積層体と、 鉄積層体を厚み方向に貫通する複数個の中心導体 と、前記積層体の少なくとも関端面に形成された 外部電極と、を備えている。そして、前記内部電 板層は、1層毎に前記中心導体と外部電極とに交 互に導通されている。

また、本発明の複合型積層質通コンデンサの製造方法は、次のようにして製造される。

グルーンな護電体層上に内部電極層を印刷し、

着へと移行されつつあり、従来問題にならなかった数百MHzにもおよぶ高周被ノイズが影響するようになってきている。

## 【発明が解決しようとする問題点】

上記のような従来の方式では、複数の信号経路に各々フィルタを実験し、かつ各々のフィルタのアース第子を開路基板のグランドバターンに接続しなければならず、関路基板の記載設計が複雑となるほか、最勢全体の小形化や特形化が困難となり、コスト裏になる問題があった。

また、3場子コンデンサなどのリード端子付き ノイズ除去フィルタは、数百M H z の高翔被帯域 では、アース側リード線をいかに短く実験しても その構造による残智インダクタンスが影響し、高 所被ノイズのパイパス効果を妨げるため、充分な ノイズ除去効果が得られない場合があった。

さらにこの内部電極層の上に誘電体層を被覆して 内部電極層を印刷し、これを繰り返すことにより 誘電体層と内部電極層とが交互に狭層された機層 体を製造する。

貧級層体に厚き方向に複数個の賞通孔を千鳥配列にて李毅した後、該務層体の賞通孔の間の所要都分を切断して發展体を所要の大きさに分割する。そして、切断された疑層体を乾燥及び焼成すると共に、焼成された残層体に中心事体を挿入する

なお、上記切断工程、焼成工程及び中心準体排入工程のいずれかの工程の後に、秩度体の少なくとも側端面に外部電極層を形成する。また、前記内部電極層は「順等に前記中心導体と外部電極と に交互に導進されるように前記技層体製造工程に おいて印刷される。

#### [作用]

かかる本発明の技層型貫通コンデンサでは、複数値のコンデンサの簡単体を共通にして一体化できるから、全体として小型化できる。従って、本

発明の複合型程度貫通コンデンサによれば、貫通コンデンサを使用したノイズフィルタを、複数個同時に開路基板上に高密度実装できる。

#### [ 実施例 ]

以下国際を用いて本発明の実施例について詳細に説明する。

第1 図は本発明の一実施側に係る複合型後層貫通コンデンサの斜視圏、第2 図は第1 図 II ~ II 線に沿う断面圏、第3 図及び第4 図はそれぞれ第2 図の II ~ II 線 及び IV - IV 線に沿う 断面図である。

符号1は観覚体層と内部電板層とが交互に狭復された後層体であり、放積層体1には複数機(本実施例では6個)の中心導体2が積積体1を厚み方向に貫通して設けられている。 積層体1の倒端値と両盤面には外部電極3が形成されている。

第2~4 図に示す如く、 秩順体 1 は、誘電体圏 4 と内部電板層 5 とが交互に検暦されたものであ り、内部電板層 5 は 1 履毎に中心導体 2 と外部電 板 3 とに交互に導進している。以下、中心導体 2

#### 反実験できる。

第5回は本発明の別の実施例に係る複合型秩履 貫通コンデンサの斜視図である。本実施例におい ては、中心媒体2が千鳥配列にて設置されてい る。このように中心媒体2を千鳥配列することに より、中心媒体2の配列ピッチョを第4図に示す 社合型秩度貫通コンデンサの光にすることがで を、より高密度に貫通コンデンサを実施すること ができる。

このような複合型食道コンデンサは、第8図ないし第8図に示す方法により製造することができる。

到ち、まずグリーンな状態にある誘電体度 4 上に内部電極層 5 a 又は 5 b (本実施例では 5 b)を印刷する。そして、この内部電極層 5 b の上に更にグリーンな状態にある誤電体層 4 を状隙し、第7 図に示す如くこの新たに狭層された誘電体層 4 上に内部電極層 5 a を印刷する。これを繰り返すことにより、誘電体層 4 と内部電極層 5 とが交互に接層された積層体を製造する。

に導通する内部電極層を符号 5 a で示し、外部電極 3 に導通する内部電極層を符号 5 b で示すこと がある。

内部電極層 5 a は、第3 図に示す如く本実施例では正方形状のものであり、中心単体 2 がその中心を貫通して数中心単体 2 と単過する構成とされている。この内部電極層 5 a は、使って中心単体 2 と同数値散けられている。

内部電極層 5 b は、第 4 図に示す如く、中心導体 2 の近傍部分を除き護電体 類 4 の会報 箇を被うように設けられている。従って、この内部電極層 5 b は、中心導体 2 とは 導通 せず、その 蛸緑部が 誘電体層 4 の蛸緑部にまで達し、ここにおいて外部電極 3 と接合して導通している。

このように様成された複合型積層支通コンデンサにおいては、複数像のコンデンサの態電体を共通にして一体化した構造となっているから、 会体として小型である、従って、この複合型積層支通コンデンサによれば、黄通コンデンサを使用したノイズフィルタを複数個間時に回路基板上に高密

なお、第8回に示す如く、内部電極層 5 b を印 割するに僻しては、中心導体 2 を磐設する予定部 位に、中心導体の断菌よりもやや大きな非印綱部 8 が形成され、該電体層 4 が露出されるようにす 8 また、第7回に示す如く、内部電板層 5 a は、その中心が前紀非印刷部8の中心と一致する ようにし、各内部電板層 5 a 剛忠の間では所要の 間独々を形成しておく。

このように積層体1を製造した後、第8圏の如く、該積層体1に厚き方向に複数個の貫通孔8を 學設する。この貫通孔5は前記非印刷耶8の中心 を貫通するように学説され、従って第8圏に示す 如く各貫通孔6 は千鳥配列となるように配けられ

しかる後、狭層体1を、その貫通孔6の間の所 実部分に沿って切断し、狭層体1を所要の大きさ に分割する。例えば切断線Aに沿って切断する場 合には、前記した第1回ないし第4回に示す中心 準体を一列に配置した狭層型貫通コンデンサが形 成される。また切断線8の如く貫通孔6の2列経

## 特朗平1-120805(4)

に切断を行なう場合には、前記第6回に示した中心事体が千鳥説男された複合型務層賞通コンデン サが製造される。

上記実施別においては、外部電極層が中心導体 2 を挿入した後に形成されているが、積層体を切断した後もしくは切断工程、構成工程後に該外部 電極を形成しても良い。

第1 図及び第3 図の如く積着体の整面にも外部 電極を形成する場合には、中心導体を挿入するよ

1 … 積層体、 2 … 中心導体、

3 … 外部電磁、 4 … 跳電体層、

5 ( 5 a . 5 b ) … 内部電程層。

5 ~ 貫通孔、 8 ~ 非印刷部、

9 …問效。

代理人 弁理士 重 野 舞

りも以前に外部電腦を形成するのが好適であ エ

本義明において、上記実施例の如く秩層体の両 整面にも外部電極を形成した場合には、複合ノイ ズフィルタのアース型共通電優となる導電性のブ レートを数外部電極に機能させることが可能であ

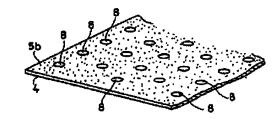
#### [効果]

以上の通り、本発明の複合型積層貫通コンデン サは極めて小型であり、複数個同時に回路基板上 に高密度実践することができる。

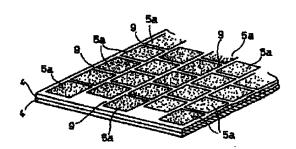
#### 4. 図面の簡単な登明

第1 図は本発明の実施供に係る複合型技術するコンデンサの斜線図、第2 図は第1 図 II ー II 線に沿う時面図、第3 図及び第4 図はそれぞれ第2 図の間ーに線及びIVーIV線に沿う断面図である。第5 図は本発明の別の実施供に係る複合型秩置貫通コンデンサの製造工程を示す斜視図、第6 図は阿平面図である。

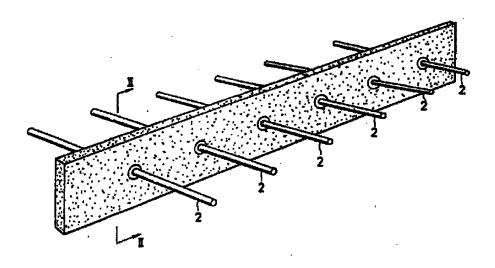
第6図



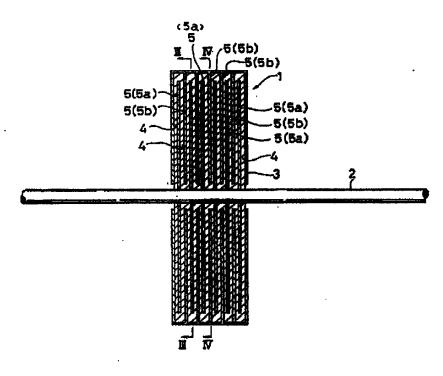
第7関



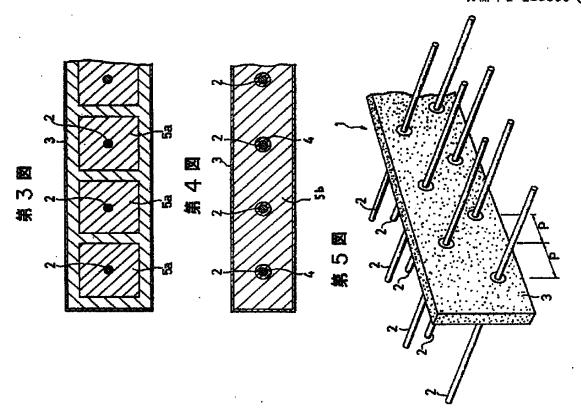
第 ) 図



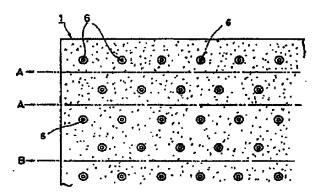
第2図



# 特牌平1-120805(6)



第8四



### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-120805

(43)Date of publication of application: 12.05.1989

(51)Int.Cl.

H016 4/42

(21)Application number: 62-278643

(71)Applicant:

MITSURISHI MINING & CEMENT CO LTD

(22)Date of filing:

04.11.1987

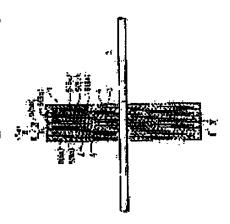
(72)Inventor:

**FUTAHO MUNETOSHI** KUMANO KEISUKE

# (54) COMPOSITE LAMINATED THROUGH-TYPE CAPACITOR AND MANUFACTURE THEREOF

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To facilitate mounting a plurality of capacitors simultaneously on a circuit board with a high density by a method wherein a laminated unit composed of dielectric layers and internal electrode layers laminated alternately, a plurality of center conductors pieroing through the laminated unit along its thickness direction and an external electrode formed at least on the side end surface of the laminated unit are provided and every other layer of the internal electrode layers is electrically connected to the center conductor or the external electrods alternately. CONSTITUTION: A plurality of center conductors 2 piercing through a laminated unit 1 along its thickness direction are provided. An external electrode 3 is formed on the side end surface and both the main surfaces of the laminated unit 1. The laminated unit 1 is composed of dislectric layers 4 and internal electrods layers 5 laminated alternately. Every other layer of the internal electrode layers 5 is electrically connected to the center conductor 2 or the external electrode 3. The center conductors 2 pierces through the centers of the internal electrode layers 5a and are connected to the internal electrode layers 5a. Therefore, the number of the internal electrode layers 5a provided is the same as the number of the center conductors 2. The internal electrode layers 5b are so provided as to cover the whole main surfaces of the dielectric layers 4 except the parts near the center conductors 2. Therefore, the internal electrode layers 5b are not electrically connected to the center conductors. The edges of the internal electrode layers 5b reach the edges of the dielectric layers 4 and are electrically connected to the external electrode 3 at the edge parts.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of

rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]